

瑞鼎科技

Raydium Semiconductor Corp.

2023年第二季法人說明會

免責聲明

- 本簡報所提及之內容，係本公司基於公司資料及現況所得之資訊，未來如有進一步發展或調整本公司將另依法公開訊息，但不更新或修正本簡報。
- 本報告中的內容，並非投資建議。

Agenda

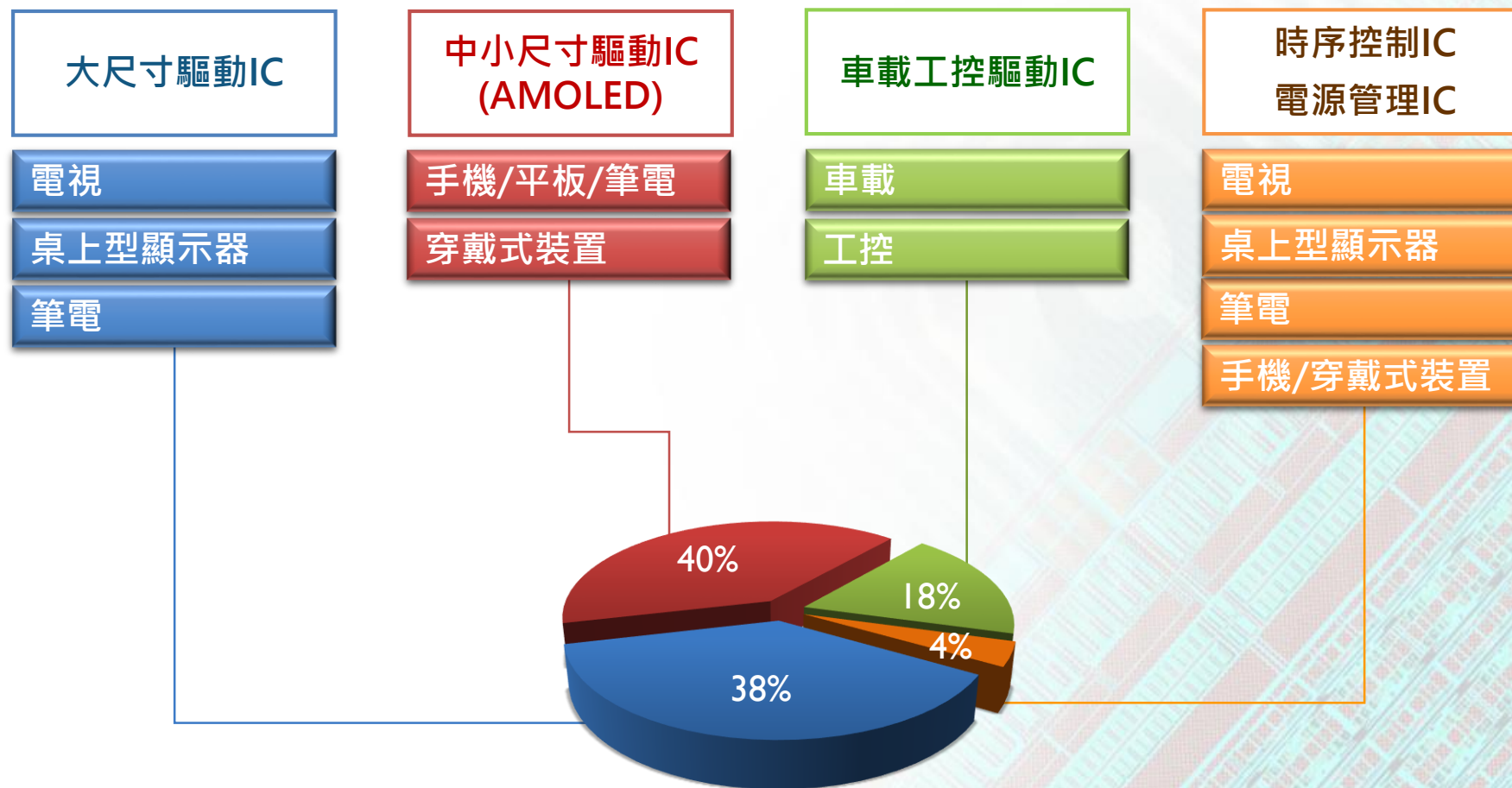
- 1 公司簡介
- 2 2023年第二季營運成果
- 3 近期重要事件與訊息摘要
- 4 問與答

- 1 公司簡介
- 2 2023年第二季營運成果
- 3 近期重要事件與訊息摘要
- 4 問與答

公司簡介



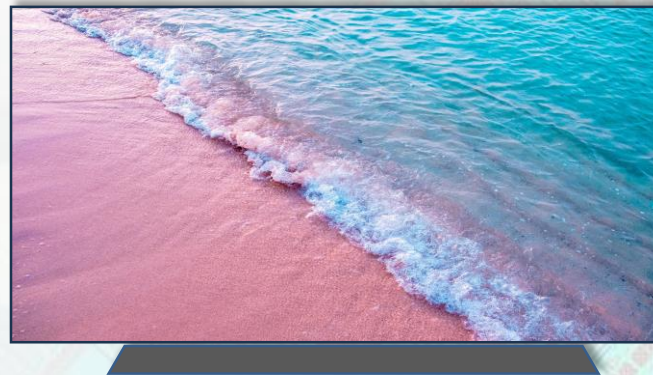
產品組合



IH23 營業額 : NTD 84.1億元

產品應用

LCD



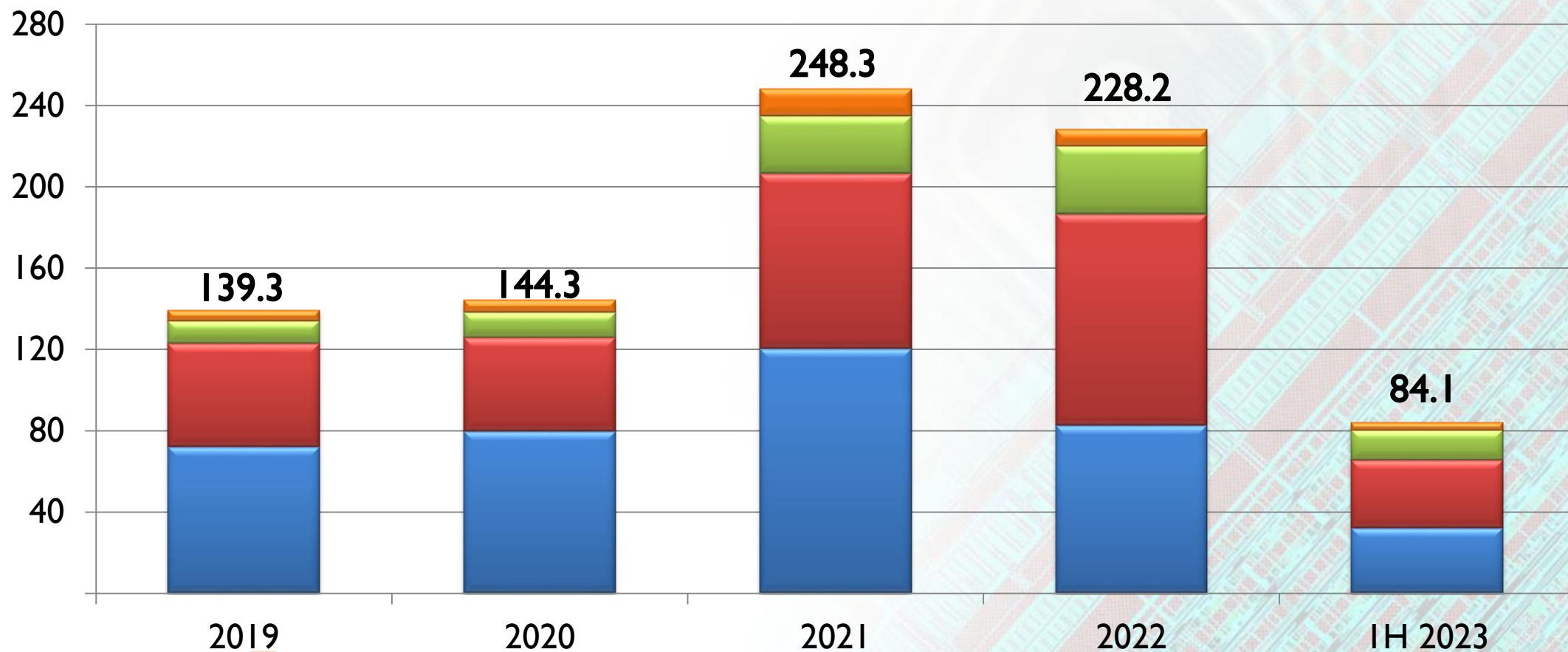
AMOLED



2019~1H 2023 合併營業額

■ 大尺寸驅動IC ■ 中小尺寸驅動IC ■ 車載/工控驅動IC ■ 時序控制IC/電源管理IC

單位：NTD億元



I

公司簡介

2

2023年第二季營運成果

3

近期重要事件與訊息摘要

4

問與答

合併綜合損益表 (2Q23 QoQ & YoY)

Unit: NTD Million

	2Q23	1Q23	QoQ	2Q22	YoY
Revenue/ 營業收入	4,748	3,664	29.6%	7,024	(32.4%)
Gross Profit/ 營業毛利	1,333	1,011	31.9%	3,000	(55.6%)
Operating Expenses/ 營業費用	1,065	823	29.5%	1,842	(42.2%)
Operating Income/ 營業淨利	268	188	42.3%	1,158	(76.9%)
Non-operating Income and Expenses/ 營業外收支	95	12	711.4%	352	(72.9%)
Income Before Income Tax/ 稅前淨利	363	200	81.6%	1,509	(76.0%)
Net Income/ 稅後淨利	421	168	150.7%	1,342	(68.7%)
Gross Margin/ 營業毛利率	28.1%	27.6%	0.5%	42.7%	(14.6%)
Operating Margin/ 營益率	5.6%	5.1%	0.5%	16.5%	(10.8%)
Profit Margin/ 淨利率	8.9%	4.6%	4.3%	19.1%	(10.2%)
Basic EPS/ 基本每股盈餘	5.55	2.21	3.34	17.84	(12.29)

合併綜合損益表 (IH23 YoY)

Unit: NTD Million

	YTD IH23	YTD IH22	YoY
Revenue/ 營業收入	8,412	14,722	(42.9%)
Gross Profit/ 營業毛利	2,343	6,470	(63.8%)
Operating Expenses/ 營業費用	1,888	3,778	(50.0%)
Operating Income/ 營業淨利	456	2,691	(83.1%)
Non-operating Income and Expenses/ 營業外收支	107	694	(84.6%)
Income Before Income Tax/ 稅前淨利	563	3,385	(83.4%)
Net Income/ 稅後淨利	589	2,918	(79.8%)
Gross Margin/ 營業毛利率	27.9%	43.9%	(16.1%)
Operating Margin/ 營益率	5.4%	18.3%	(12.9%)
Profit Margin/ 淨利率	7.0%	19.8%	(12.8%)
Basic EPS/ 基本每股盈餘	7.76	38.89	(31.13)

合併資產負債表-2023/6/30

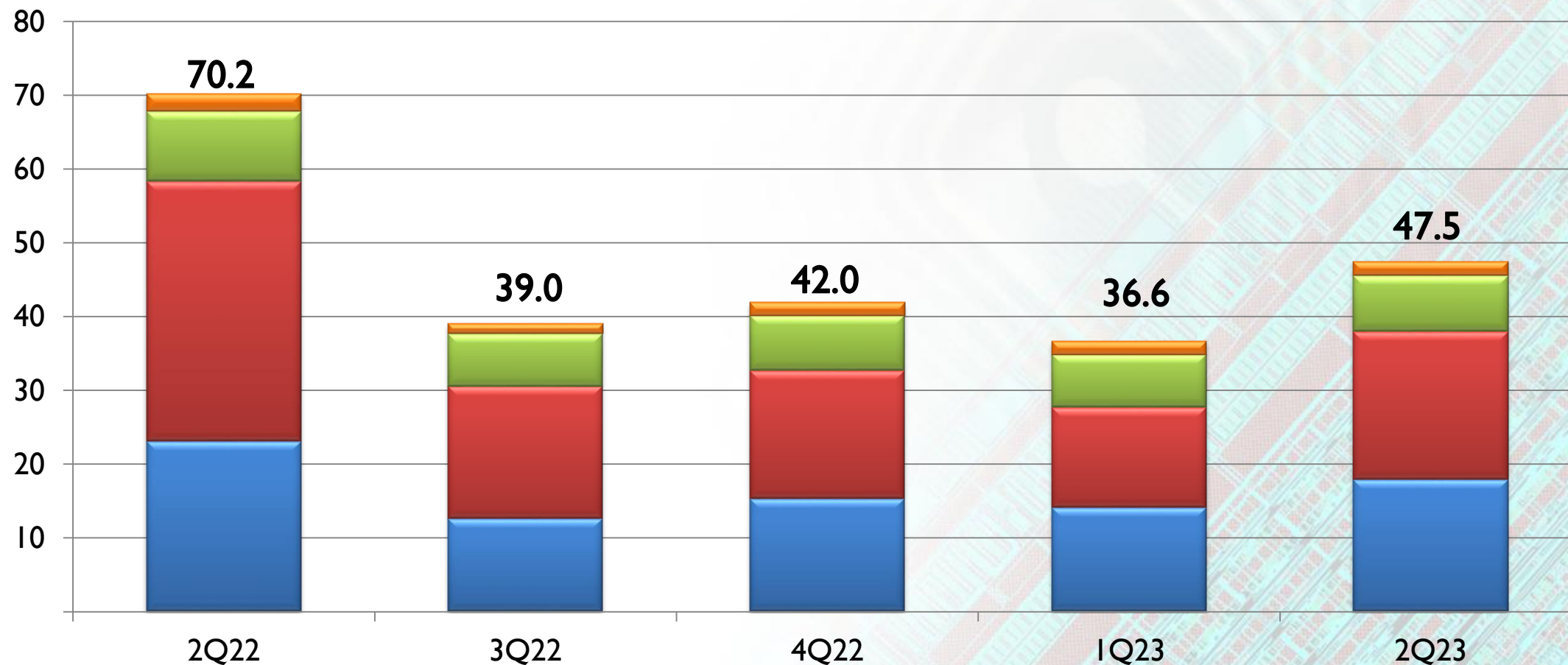
Unit: NTD Million

	2023/6/30	2023/3/31	QoQ	2022/6/30	YoY
Cash and cash equivalents/ 現金及約當現金	7,982	7,885	1.2%	12,508	(36.2%)
Accounts receivable/ 應收帳款	3,682	2,849	29.2%	6,481	(43.2%)
Inventories/ 存貨	2,409	2,949	(18.3%)	3,560	(32.3%)
Other current assets/ 其他流動資產	5,400	4,854	11.3%	3,200	68.7%
Non-current assets/ 非流動資產	2,240	2,334	(4.0%)	2,187	2.4%
Total assets/ 資產總計	21,714	20,871	4.0%	27,936	(22.3%)
Current liabilities/ 流動負債	9,982	9,477	5.3%	14,410	(30.7%)
Non-current liabilities/ 非流動負債	1,276	1,351	(5.5%)	1,560	(18.2%)
Total equity/ 股東權益	10,455	10,042	4.1%	11,966	(12.6%)
Total liabilities and equity/ 負債與權益	21,714	20,871	4.0%	27,936	(22.3%)

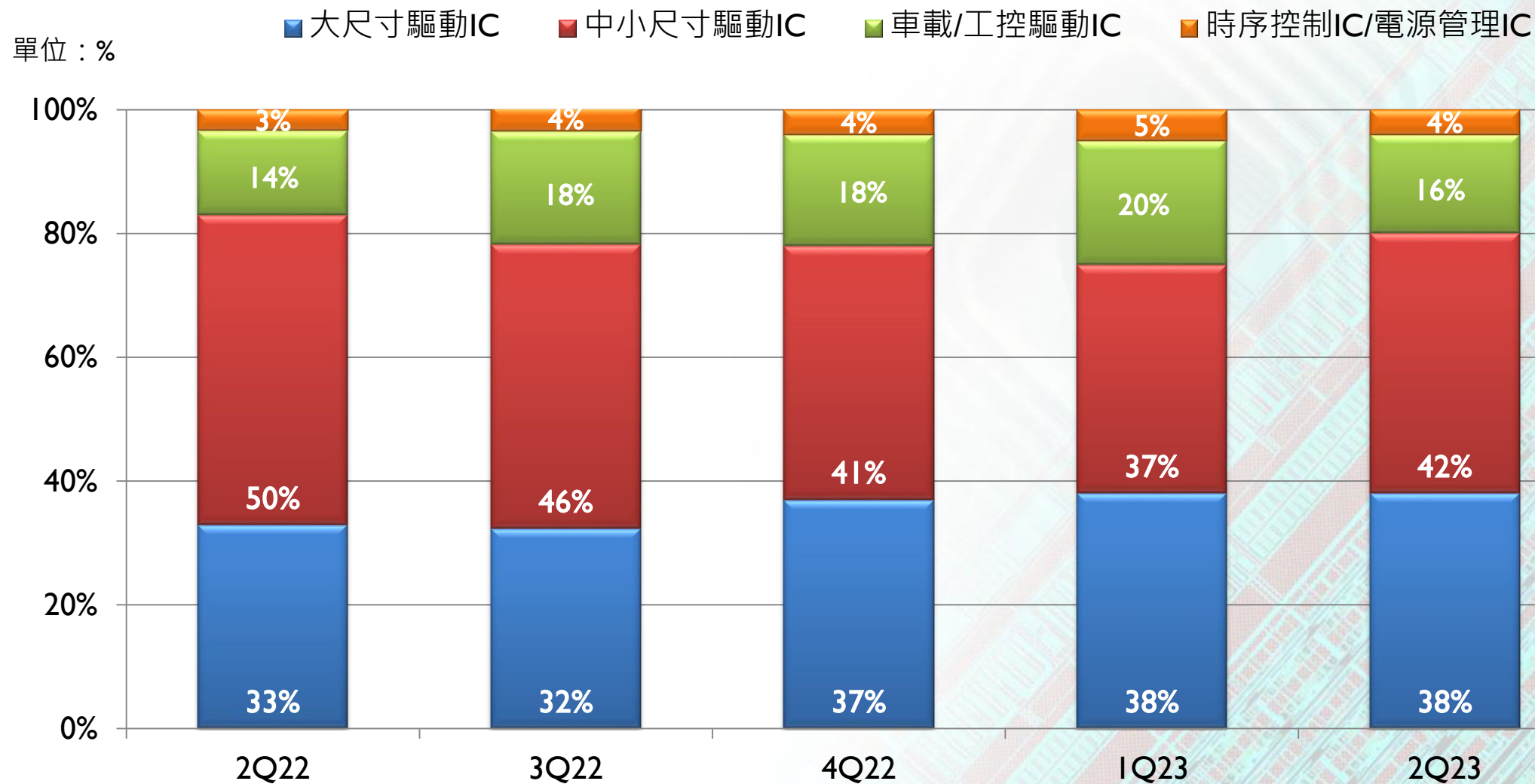
2Q22~2Q23 合併季營收

■ 大尺寸驅動IC ■ 中小尺寸驅動IC ■ 車載/工控驅動IC ■ 時序控制IC/電源管理IC

單位：NTD億元



2Q22~2Q23產品組合



I

公司簡介

2

2023年第二季營運成果

3

近期重要事件與訊息摘要

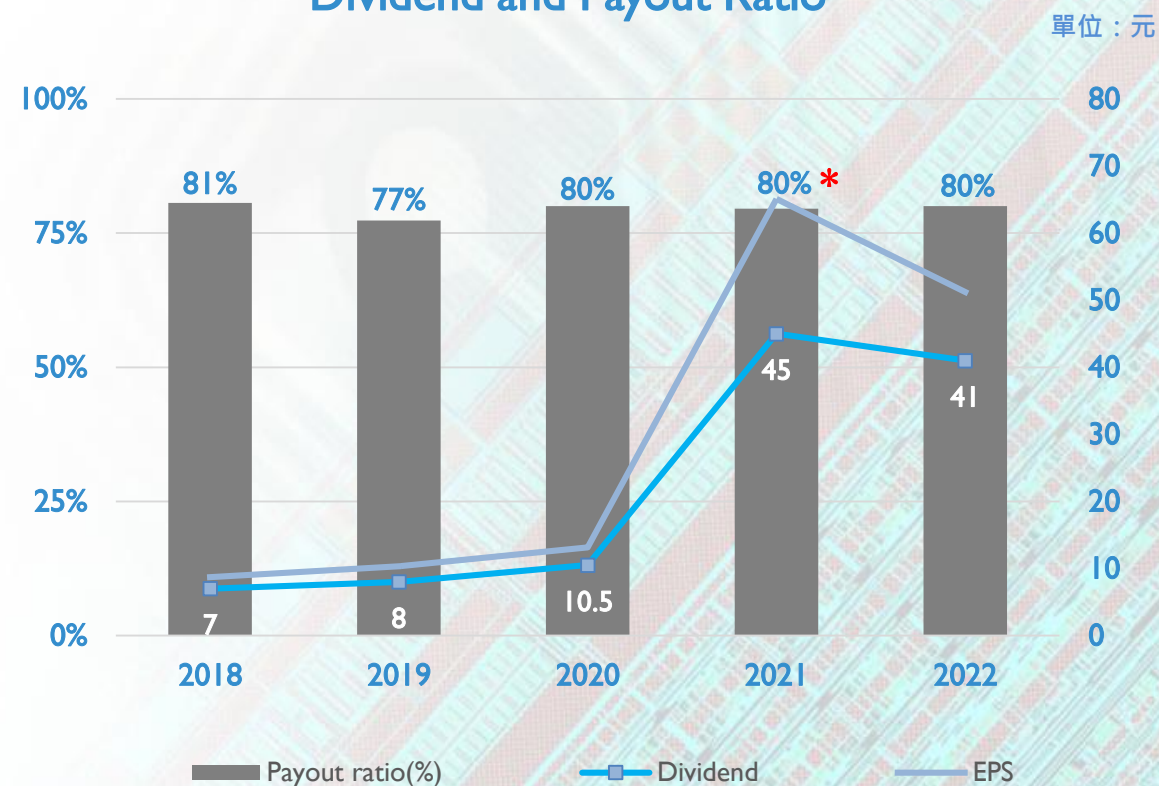
4

問與答

近期重要事件摘要-1/2

- 近五年現金股利發放率維持約80%
- 3Q23董事會通過重要議案
 - ✓ 購置不動產
- 2023/7-榮獲「2023外資精選台灣100強 Taiwan Best-in-Class 100」

Dividend and Payout Ratio



* 為還原增資前股本所計算之股利分派率

近期重要事件摘要 - 2/2

ESG成果



董事成員多元化
加入女性成員



42%

獨立董事
成員超過1/3



95% ↑

董事會參與率



員工薪酬具競爭力
(2022年上市公司非主管員
工薪資中位數TOP3)



ESG報告書取得
AA I000 TYPE II
中度保證



完成並上傳首本
ESG報告書



完成並上傳英文財報
(2022全年/IQ 2023)

近期營運重點訊息 -1/2

- 營收目標：今年下半年較上半年成長；及今年下半年較去年下半年成長
- 毛利率持穩
- 庫存水位已回到健康可控

近期營運重點訊息 - 2/2

成長動能來自於

- LDDI – 擴展客戶群
- AMOLED
 - ✓ Smartphone：a) 滲透率提升; b) 規格提升
 - ✓ 摺疊屏開啟AMOLED新應用
- 車載TDDI應用已進入量產，並獲得多家客戶持續驗證
- DDI/T-con/PMIC：Total solution
- Micro LED 穿戴應用準備進入量產

I

公司簡介

2

2023年第二季營運成果

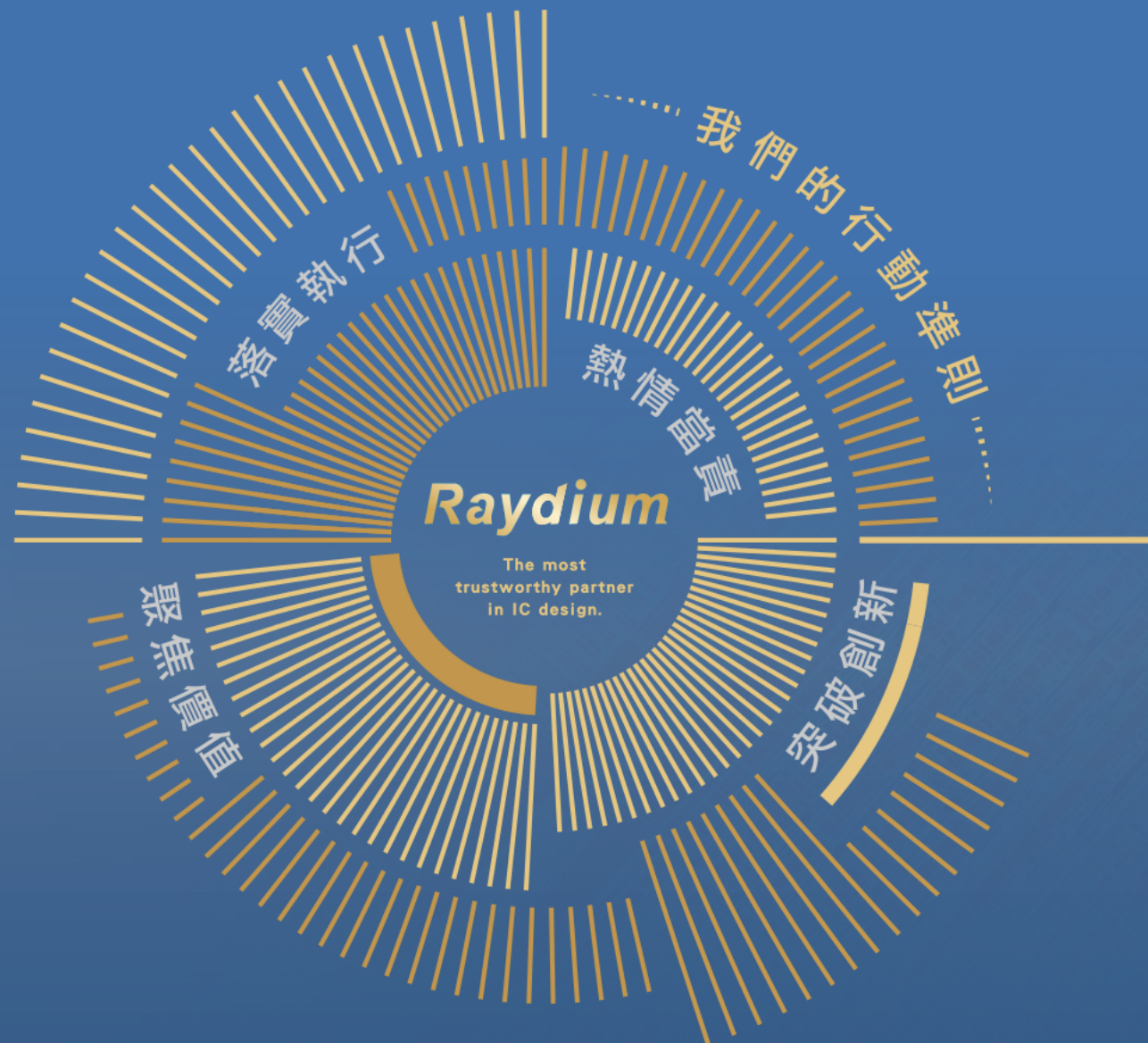
3

近期重要事件與訊息摘要

4

問與答

Q&A



Raydium



We Differentiate By Technology